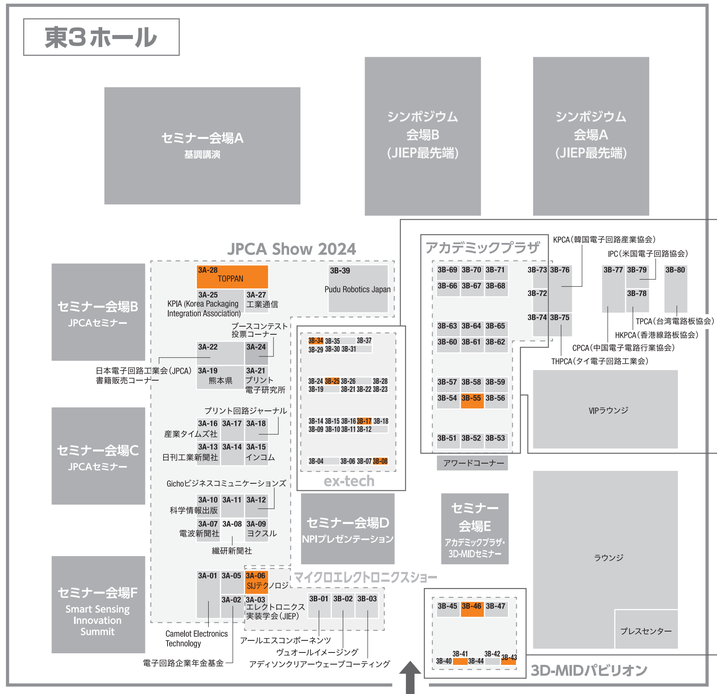
アプリケーションマップ “パワー半導体／ガラス基板”

JPCA 2024 Show 第53回国際電子回路産業展 / JIEP マイクロエレクトロニクスショー 第38回 最先端実装技術・パッケージング展 / JISSO PROTEC 2024 第25回 実装プロセステクノロジー展 / METAVERSE DEVICE EXPO メタバースデバイス展 / WIRE Japan Show 2024 ～話題と技術をつなぐ～ 電気・光伝送技術展 / Electronics Component & Unit Show 全国電子部品流通連合会 東京都電機部商業協同組合 / E-Textile/Wearable イーテキスタイル／ウェアラブル展 / Smart Sensing スマートセンシング / 無人化ソリューション展 無人化ソリューション展 / Edge Computing エッジコンピューティング



eX-tech

3B-04	電気印刷研究所
3B-06	奥野製薬工業
3B-07	ハニー化成
3B-08	カネカテクノリサーチ
3B-09	アテネ
3B-11	トーブロテクノサービス
3B-12	イーブロニクス
3B-14	星光PMC
3B-15	太洋工作所
3B-16	JNC石油化学 / JNC
3B-17	TEGソリューション
3B-18	電子技研
3B-19	エスペック
3B-21	日邦産業
3B-22	長瀬産業
3B-23	秋田化学工業
3B-24	三ツ星ベルト
3B-25	Shimada Appli
3B-26	ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン
3B-28	大阪有機化学工業
3B-29	プラズマイオンアシスト
3B-30	大阪公立大学/大阪産業技術研究所
3B-31	ノードソン
3B-34	東芝ビジネスエキスパート
3B-35	アンドールシステムサポート

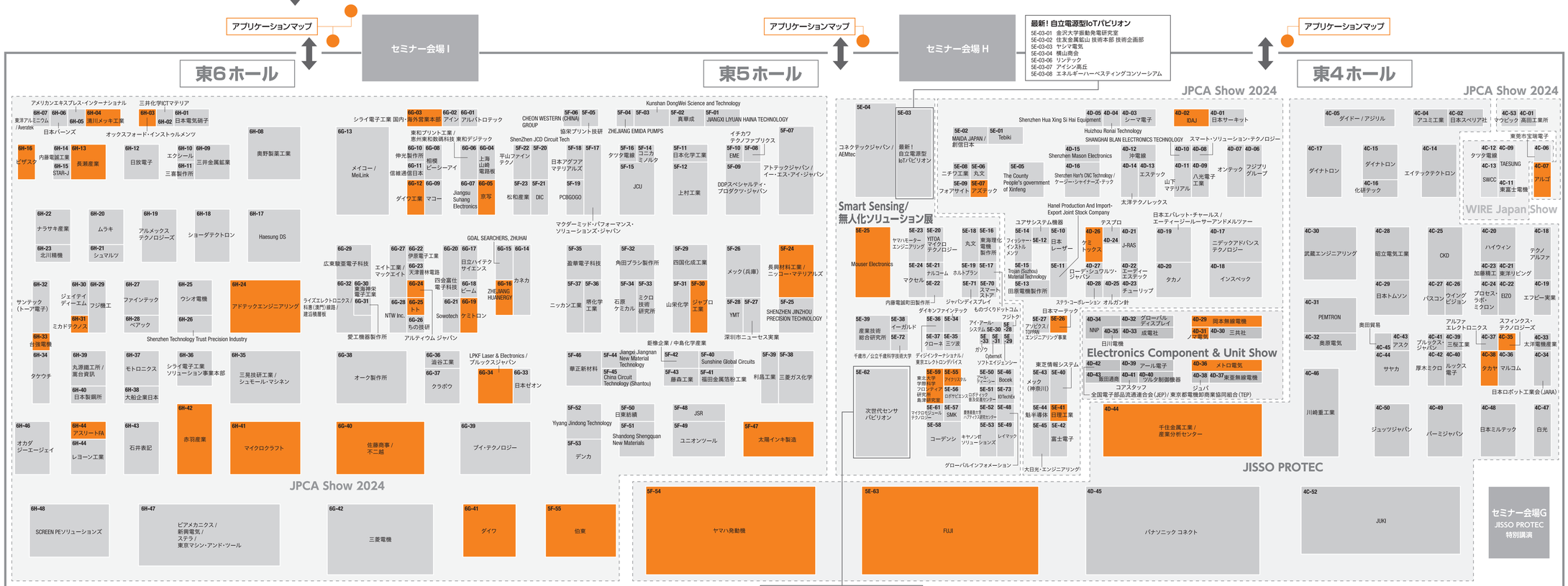
アカデミックプラザ

3B-51	国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 中山研究室
3B-52	信州大学
3B-53	徳島大学
3B-54	山形大学
3B-55	山形県工業技術センター
3B-56	愛媛大学大学院理工学研究科
3B-57	東京工芸大学
3B-58	日本大学 内木場・金子研究室
3B-59	日本大学理工学部精密機械工学科
3B-60	東京理科大学
3B-61	東京理科大学
3B-62	公立諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構
3B-63	群馬大学
3B-64	群馬大学大学院 理工学府
3B-65	北海道大学
3B-66	関東学院大学
3B-67	関東学院大学大学院工学研究科
3B-68	神奈川県立産業技術総合研究所
3B-69	九州大学
3B-70	崇城大学
3B-71	東北大学
3B-72	横浜国立大学
3B-73	横浜国立大学
3B-74	山陽小野田市立山口東京理科大学

3D-MIDパビリオン

3B-40	日本MID協会
3B-41	ワンダーフューチャーコーポレーション
3B-42	岩手県工業技術センター
3B-43	三共化成
3B-44	アルティウム ジャパン
3B-45	図研
3B-46	EBINAX
3B-47	太陽インキ製造

アプリケーション “パワー半導体／ガラス基板” 展示企業

【パワー半導体／ガラス基板】出展者名	小間番号	出展展示会
SIJテクノロジ	3A-06	マイクロエレクトロニクスショー
TOPPAN	3A-28	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
カネカテクノリサーチ	3B-08	マイクロエレクトロニクスショー
TEGソリューション	3B-17	マイクロエレクトロニクスショー
Shimada Appli	3B-25	マイクロエレクトロニクスショー
東芝ビジネスエキスパート	3B-34	マイクロエレクトロニクスショー
ワンダーフューチャーコーポレーション	3B-41	3D-MIDパビリオン
三共化成	3B-43	3D-MIDパビリオン
EBINAX	3B-46	3D-MIDパビリオン
山形県工業技術センター	3B-55	マイクロエレクトロニクスショー
アルコ	4C-07	プリント配線板技術展
スフィンクス・テクノロジーズ	4C-35	JISSO PROTEC
タカヤ	4C-38	JISSO PROTEC
IDAJ	4D-02	プリント配線板技術展
ケミトックス	4D-26	プリント配線板技術展
岡本無線電機	4D-29	Electronics Component & Unit Show
ノマ電気	4D-31	Electronics Component & Unit Show
メトロ電気	4D-36	Electronics Component & Unit Show
千住金属工業	4D-44	JISSO PROTEC
アステック	5E-07	【ゾーン】アドバンスドパッケージング技術
マウザー・エレクトロニクス	5E-25	Smart Sensing
日本マーテック	5E-26	機器・半導体受託生産システム展
日理工業	5E-41	機器・半導体受託生産システム展
アイクリスタル	5E-55	Smart Sensing
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	5E-59	Smart Sensing
FUJI	5E-63	JISSO PROTEC

【パワー半導体／ガラス基板】出展者名	小間番号	出展展示会
長興材料工業	5F-24	プリント配線板技術展
ジャプロ工業	5F-30	プリント配線板技術展
太陽インキ製造	5F-47	プリント配線板技術展
ヤマハ発動機	5F-54	JISSO PROTEC
伯東	5F-55	プリント配線板技術展
シライ電子工業 国内・海外営業本部	6G-03	プリント配線板技術展
京写	6G-05	プリント配線板技術展
ダイワ工業	6G-12	プリント配線板技術展
浙江花園新エネルギー	6G-16	プリント配線板技術展
ケミトロン	6G-19	プリント配線板技術展
アルティウム・ジャパン	6G-24	プリント配線板技術展
トト	6G-25	プリント配線板技術展
LPKF Laser&Electronics	6G-34	プリント配線板技術展
ブルックスジャパン	6G-34	プリント配線板技術展
不二越	6G-40	プリント配線板技術展
ダイワ	6G-41	プリント配線板技術展
オックスフォード・インストゥルメンツ	6H-03	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
清川メッキ工業	6H-04	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
長瀬産業	6H-13	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
ビザスク	6H-16	半導体パッケージング・部品内蔵技術展
アドテックエンジニアリング	6H-24	プリント配線板技術展
ミカドテクノス	6H-31	プリント配線板技術展
台強電機	6H-33	プリント配線板技術展
マクセ / 高田工業所	6H-33	プリント配線板技術展